

附件二

中山工商 113 學年度「孝親傳情」信封封面設計競賽報名 表					
班級		學號		姓名	
作品涵意 及內容說 明（300 字 內）					

※ 1. 3/14(五)前將本報名表以紙本或電子檔（二擇一）方式上傳雲端

資料夾 <https://reurl.cc/WAQqNO>。/教孝月信封封面資料夾

※ 2. 「信件主旨」請標明「孝親卡信封-班級-姓名-學號」。

